



SL20080932D3

tehalit.SL Pokrywa nośnika urządzeń 20x80 2\*45x45 klon

#### Właściwości techniczne

##### Wymiary

Wysokość	130 mm
Głębokość	48 mm
Długość	130 mm

##### Materiały

Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Klon

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	5 - 60 °C
-------------------------	-----------

##### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

#### Ilustracje | Rysunki

